#### 505228405 12/10/2018

#### PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT5275175

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT

#### **CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
WANJUN PARK	12/05/2018
SUNGWOO CHUN	12/05/2018

#### **RECEIVING PARTY DATA**

Name:	IUCF-HYU (INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION HANYANG UNIVERSITY)
Street Address:	HANYANG UNIVERSITY
Internal Address:	222, WANGSIMNI-RO, SEONGDONG-GU
City:	SEOUL
State/Country:	KOREA, REPUBLIC OF
Postal Code:	04763

#### **PROPERTY NUMBERS Total: 1**

Property Type	Number
Application Number:	16214976

#### **CORRESPONDENCE DATA**

Fax Number: (202)293-7860

Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent

using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.

Phone: 2022937060

Email: tmontgomery@sughrue.com, sughrue@sughrue.com

SUGHRUE MION, PLLC **Correspondent Name:** 

Address Line 1: 2100 PENNSYLVANIA AVENUE NW

Address Line 4: WASHINGTON, D.C. 20037

ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q243861
AME OF SUBMITTER: TANIKA MONTGOMERY	
SIGNATURE:	/Tanika Montgomery/
<b>DATE SIGNED:</b> 12/10/2018	
This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	

#### **Total Attachments: 3**

source=Q243861AssignmentwithDeclaration#page1.tif source=Q243861AssignmentwithDeclaration#page2.tif

source = Q243861 Assignment with Declaration #page 3.tif

Docket No.: Q243861 Only After Sept 16, 2012

## ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

# 특허 출원 관련 양도 및 선언 (연방규칙집 제 37 조 1.63 항)

## Korean Language Assignment with Declaration

이하 양도인으로 지청되는 하기 서명 발명자인 본인(둘)은 아래에 명시된 출원에서 서술한 특정 개선을 발명하였으므로 그리고	Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and
에 소재한 (영수인)는(은) 출원 및 발명의 그리고 이에 따라 획득된 일체의 미국 특하에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권을 획득하기를 원하므로	Whereas, IUCF-HYU (INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION HANYANG UNIVERSITY) of Hanyang University, 222, Wangsimmi-ro, Seongdong-gu, Seoul, 04763, Republic of Korea, (assignee), desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;
이제 대가를 위한 그 수령을 인정합니다.	Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,
상기 양도인인 본인(晉)은 상기 명칭의 양수인, 그 승계자 및 그 양수인에게 모든 분할과 그 연속을 포함하여 미국 용으로 공개원 출원과 발명 그리고 그에 대해 승인될 수 있는 미국의 모든 특히증서와 미합증국 코드 제 35 장 제\$119 항에 의거한 우선권 청구권과 과거의 손해에 대한 소송권을 포함한, 개정된 파리 국제협약(1883)에 의거한 우선권을 포함한 모든 그 재발행과 모든 외국에 대한 전체 권리, 소유권 및 이권을 판매, 양도 및 이전하며 그리고 본인(들)은 출원서에 제시된 발명에 대해 승인된 일체의 특허증서를 양수인, 그 송제가 또는 그 양수인에게 발급하도록 미국 특허칭장에게 요청하는 바이며 또한 본인(들)은 양수인이 본 발명에 대한 외국 특허증서를 신청할 수 있다는데 통의하며, 본인(들)은 양수인의 요청할 정우 미국 및 외국 출원과 관련하여 양수인이 필요하다고 생각하는 모든 서류를 더 이상의 보수 없이 서명날인할 것입니다.	I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, and all countries foreign thereto, including rights of priority under the international Convention of Paris (1883) as amended, including the right to claim priority under 35 USC 119 and the right to sue for past damages, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we hereby agree that the assignee may apply for foreign Letters Patent on the invention and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States and foreign applications when called upon to do so by the assignee.
(공인은 기측을 위해 요구되지는 않기만 미합중국 코드 제 35 창 제\$261 항에 의거 서명날인에 대한 일등의 증거입니다)	(Legalization not required for recording but is prima facie evidence of execution under 35 USC 261)
본면은 아래 성명의 발명자로서 다음과 같이 선언합니다.	As the below named inventor, I hereby declare that:
본 양도 및 선언서는 다음 사항을 위한 것입니다:	This assignment with declaration is directed to:
□ 청부 출원 또는	☐ The attached application, or
□ 미항중국 출원 또는 PCT 국제출원 번호: 출원일:	United States Application or PCT International Application Number PCT/KR2017/005980 filed on June 9, 2017.
본출원의 제목은 다음과 갈습니다:	The application is entitled:
	CONDUCTIVE STRUCTURE, METHOD OF MANUFACTURING THE SAME, TOUCH SENSOR INCLUDING THE CONDUCTIVE STRUCTURE, METHOD OF MANUFACTURING THE TOUCH SENSOR, AND TOUCH SENSING METHOD

### Korean Language Assignment with Declaration

위에 표시된 출원은 본인이 신청하였거나 또는 신청하도록 허가를 받았습니다.

본인은, 본인이 본 출원에서 청구된 발명의 원 발명자 또는 원 공동 발명자라고 믿습니다.

본인은 본 양도 및 선언서 제출과 관련된 출원의 내용을 정도하였으며 아물러 이해합니다.

본인은 연방 규정 코드 제 37 강 제 1.56 항에 규정된 바에 따라, 특허성의 관단에 중요한 본인이 아는 모든 정보를 특허청에 공개할 의무가 있음을 알고 있습니다.

본 양도 및 선언서 내에 의도적 취위 진술이 있을 경우 미합중국 코드 제 18 장의 1001 항에 의거 벌금이나 5 년 이하의 정역 또는 두 가지 처벌을 모두 받을 수 있음을 인정합니다. The above identified application was made or was authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I have reviewed and understand the contents of the application for which this assignment with declaration is being submitted.

I am aware of the duty to disclose to the Office all information known to me to be material to patentability as defined in 37 CFR 1.56.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

## STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR 1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature Date

March 17, 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: 단독 혹은 최초 발명자의 성명		interconne
Given Name (first and middle [if any]) 이용(성위는 제외) Wanjun	Family Name or Surname 성(姓) PARK	
Inventor's signature 발명자의 서명	Date 92018 12 5	
Residence: 겨주의: Seoul, Republic of Korea		*************
Mailing Address: 우편주소: 104-2102, 33; Muhak-ro, Seongdong-gu, S	Seoul, 04702, Republic of Korea	**********
NAME OF SECOND INVENTOR: 두번째 발명자의 성명		**********
Given Name (tiest and middle [if any]) 이름(성씨는 제외) Sungwoo	Family Name or Surname 성(姓) CHUN	************
Inventor's signature 할명자의 서명	Date 图本 20/8 12 C	
Residence: 거주저: Gimpo-si, Republic of Korea		**********
Mailing Address: 우편 주소: 201-502-10, Gentra Lym Gimnosi, Gyenn	pooi da 10000 Danadii ett	*********

PATENT REEL: 047730 FRAME: 0288

[Page 3]